

カーボンニュートラル社会における可視光レーザ加工

特 集

カーボンニュートラル社会における高出力半導体レーザ及びブルーレーザ加工	1
武田 晋	
e-Mobility の製造に向けた Blue-IR ハイブリッドレーザ加工技術 —唯一無二の高速・高品質な銅溶接技術の開発—	9
松本暢康	
青色 /IR ハイブリッドレーザを用いた溶接技術	14
豆野和延, 山村 健, 長崎克俊	
プロセスインフォマティクスに向けた青色レーザ加工と計測技術	18
宇野進吾	
青 DDL-WOB-HYBRID による多種金属の超高品质溶接と CN 貢献 —EV・LIB 用溶接から汎用溶接まで—	23
櫻井 努	
カーボンニュートラル社会の実現に貢献する最新レーザ技術 —銅加工におけるグリーンレーザの優位性と CO ₂ 排出削減への貢献—	31
中村 強	

総 合 論 文

高強度パルスレーザを用いて形成したナノ周期構造による高分子材料の生体適合性向上	37
竹中啓輔	

学 術 論 文

ペイズ最適化によるき裂生成を抑制したレーザ積層造形傾斜組成超硬合金層の組成導出	43
山下順広, 舟田義則, 宇畠勲駿, 國峯崇裕, 佐藤雄二, 塚本雅裕	

国際会議報告

LPM2023 国際会議報告	49
溝尻瑞枝, 花田修賢	

新製品・新技術紹介

Al-Si 共晶合金の粉末床溶融結合型 Additive Manufacturing における内在的不均一核生成による結晶粒微細化	52
奥川将行, 小泉雄一郎, 中野貴由	
半導体後工程用超微細レーザ穴あけ加工一次世代の半導体パッケージ技術—	55
小林洋平, 乙津聰夫, 櫻井治之, 中里智治, 田丸博晴, 坂上和之, 谷峻太郎	

2022 年度レーザ加工学会誌ベストオーサー賞業績の紹介	目次後
レーザトピックス	58
レーザ関連カレンダー	62
会告	65
会報	66



JOURNAL OF JAPAN LASER PROCESSING SOCIETY

Vol. 30, No. 3
2023
October

Visible laser materials processing in a carbon-neutral society

Special Features	High Power Direct Laser Diode and Blue Laser Process in the Carbon Neutral Society	1
	TAKEDA Susumu	
	Blue-IR Hybrid Laser Processing Technology for Manufacturing e-Mobility	
	—Development of unique high-speed, high-quality copper welding technology—	9
	MATSUMOTO Nobuyasu	
	Blue and IR Hybrid Laser Welding Technology	14
	MAMENO Kazunobu, YAMAMURA Takeshi, NAGASAKI Katsutoshi	
	Processing by Blue Laser and Measurement Method for Process Informatics	18
	UNO Shingo	
	Ultra High Quality Welding of Various Metals and CN Contributions by Blue DDL WOB Hybrid	
	—From Welding for EV and Lib to General Purpose Welding—	23
	SAKURAI Tsutomu	
	The Latest Laser Technology that Contributes to the Realization of a Carbon-Neutral Society	
	—Advantage of Green Laser in Copper Processing and Contribution to Reduction of CO ₂ Emissions—	31
	NAKAMURA Tsuyoshi	
Dissertation Digest	Periodic Nanostructure Formation Using Ultrashort Pulsed Laser to Improve Biocompatibility of Polymer Material	37
	TAKENAKA Keisuke	
Original Paper	Derivation of Compositions in Compositionally Graded Cemented Carbide Layers Processed by Laser Additive Manufacturing for Suppressing Crack Generation by Bayesian Optimization	43
	YAMASHITA Yorihiro, FUNADA Yoshinori, UBATA Hirotoshi, KUNIMINE Takahiro, SATO Yuji and TSUKAMOTO Masahiro	
International Conference Reports	Report on LPM2023	49
	MIZOSHIRI Mizue and HANADA Yasutaka	
Topics of New Technologies	Grain Refinement by Intrinsic Heterogeneous Nucleation in Powder-Bed Fusion Type Additive Manufacturing of Al-Si Eutectic Alloys	52
	OKUGAWA Masayuki, KOIZUMI Yuichiro and NAKANO Takayoshi	
	Micro-Laser Via Fabrication for Semiconductor Back-End Process	
	—Next Generation Semiconductor Packaging Technology—	55
	KOBAYASHI Yohei, OTSU Toshio, SAKURAI Haruyuki, NAKAZATO Tomoharu, TAMARU Hiroharu, SAKAUE Kazuyuki, and TANI Shuntaro	
	Introduction of 2022 Best Author Awards in “Journal of Japan Laser Processing Society”	Next page
	Laser Topics	58
	Laser Calendar	62
	News from the Office	65
	Infomation	66